

2025年度 未来X（mirai cross）協業サポートプログラム、 参加企業を大幅追加！

多様な業種の合計20社（23部署）のニーズを公開中！スタートアップの皆さまのエントリーを募集しております。

株式会社三井住友銀行（本社：東京都千代田区、頭取CEO 福留 朗裕）、S M B Cベンチャーキャピタル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 佐伯 友史）、S M B C日興証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長(CEO) 吉岡 秀二）と、株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治）は、2021年度よりスタートアップ・事業会社・ベンチャーキャピタル・公的機関等の多様なプレーヤーが参画する、協業や事業創出を推進するスタートアップエコシステムプラットフォーム未来X（mirai cross）を運営しております。

2025年度に参画されるすべての事業会社パートナー（およびSMBCグループ）との協業サポートプログラムのマッチング申し込みがスタートしましたのでご案内いたします。



■ 2025年度 未来X（mirai cross）協業サポートプログラムについて

事業会社パートナー（およびSMBCグループ）が、自社の協業ニーズを公開し、スタートアップから協業アイデアを募集・個別面談を実施することで、協業を検討するプログラムです。1月30日（金）17:00まで順次エントリー募集しておりますので、連携可能性のある協業ニーズがあれば、是非ご応募ください！

<掲載企業一覧>

稲畑産業株式会社、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社、NOK株式会社、NTTデータ ルワイブ株式会社、シスメックス株式会社、新日本空調株式会社、住友生命保険相互会社、住友不動産株式会社、綜研化学株式会社、DCMホールディングス株式会社、東急不動産ホールディングス株式会社、トーヨーカネツ株式会社、NEC（日本電気株式会社）、株式会社日本経営、パナソニック ホールディングス株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、三井住友ファイナンス&リース株式会社、株式会社両備システムズ、SMBC日興証券株式会社、株式会社三井住友銀行（市場ソリューション部、デジタル戦略部、ホールセール統括部、HRアドバイザリー部）

■ 各社の詳細ニーズはこちら

未来X（mirai cross）事業会社パートナー協業ニーズ：<https://mirai-cross.ventures/collaboration/>

※一部企業様の詳細ニーズは会員登録後にご確認いただけます。

<エントリー期限>

第一回締め切り： 2025年 9月30日（火）17:00まで
第二回締め切り： 2025年11月28日（金）17:00まで
最終締め切り： 2026年 1月30日（金）17:00まで

■ 協業サポートプログラム エントリー方法

各社との個別面談（以下マッチング）をご希望の方は、まずは未来X（mirai cross）ホームページより未来X（mirai cross）新規会員登録の申請をお願いいたします。申請後、1週間～10日前後でご登録いただいたメールアドレスへEventHub※による本会員登録に関するご案内メールをお送りいたします。ご登録完了後、マッチング申し込み方法のご案内をメールにて送付いたします。

※未来X（mirai cross）では、EventHubを会員プラットフォームとしております。

HPへ各社の協業ニーズを掲載しておりますので、ご確認ください。HPへ掲載がない一部の企業については、会員登録後にご確認いただけます。

<新規会員登録はこちら>

未来X（mirai cross）会員登録申し込みフォーム：<https://mirai-cross.ventures/register/>

■ 本件に関するお問い合わせ先

未来X (mirai cross) 運営事務局 (株式会社みらいワークス)

TEL : 03-5860-1835

E-mail : mirai_info@mirai-works.co.jp